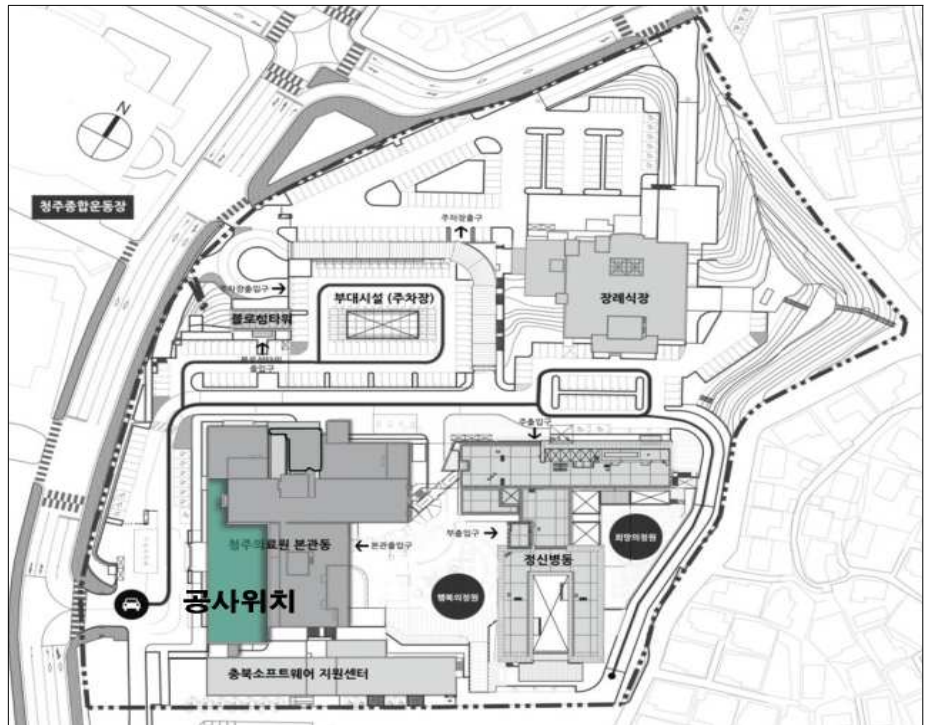


청주의료원 본관동 하늘마루 탄성고무칩 포장공사 공사 개요서

1. 공 사 명 : 청주의료원 본관동 하늘마루 탄성고무칩 포장공사
2. 공사목적 : 지상3층(옥상정원) 방부데크목으로 시공된 하늘마루 바닥의 노후화 및 내구성 저하로 인해 미관을 해치고 목재간 조인트로 인한 낙상사고가 우려되는바 탄성재로 치환하여 낙상사고예방 및 환자안전에 만전을 기하는데 그 목적이 있다.
3. 현장위치

충청북도 청주시 서원구
흥덕로48(사직동 554-6)
본관동 지상3층



4. 공사개요

대지면적	38,035 m ²
개보수 면적	약 300m ²
공사내용	<ul style="list-style-type: none"> · 가설공사(보양 및 살수) · 미장공사 (몰탈타설 배수판설치, 트랜치설치, EPDM 칼라 고무칩 포장 등) <ul style="list-style-type: none"> · 철거공사 · 폐기물처리 등
건물용도	의료시설(종합병원)

5. 공사기간 : 착공일로부터 25일 ※ 공휴일 포함
6. 기초금액 : 일금 삼천육백팔십일만칠천원(₩36,817,000)
7. 담 당 자

공 종	이 름	연 락 처	비 고
건축	이 희 준	043)279-0133	fax. 043)279-0135